考试时间长度 120 分钟

室温下,硅的相关系数: $k_0T = 0.026eV, n_i = 1.5 \times 10^{10} cm^{-3}, N_C = 2.8 \times 10^{19} cm^{-3}$

东南大学考试卷(A卷)

 $N_{v} = 1.1 \times 10^{19} cm^{-3}$,电子电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} C$ 。

一、 填空题(每空1分,共35分)

1. 半导体中的载流子主要受到两种散射, 对于较纯净的半导体 散射起主要

代表 ______。当载流子浓度满足 $np-n_i^2$ ______时,半导体存在净复合;当

为最有效复合中心,此杂质为____杂质。

3. 纯净的硅半导体掺入浓度为 $10^{17}cm^{-3}$ 的磷,当杂质电离时能产生导电______,此 时杂质为 ______杂质,相应的半导体为 _____型;如果再掺入浓度为

 10^{16} cm^{-3} 的硼,半导体是 型。假定又掺入浓度为 10^{15} cm^{-3} 的金,则金原子

4.当 PN 结施加反向偏压,并增到某一数值时,反向电流密度突然_____的现象称 为击穿,击穿分为_____和____。温度升高时,_____击穿的击

穿电压阈值变大。

5. 当半导体中载流子浓度存在 ______ 时,载流子将做扩散运动,扩散流密度与

_____ 运动,其运动速度正比于 _______,比例系数称为 ______。

6. GaAs 样品两端加电压使内部产生电场,在某一个电场强度区域,电流密度随电场强度

的增大而减小,这区域称为_____,这是由GaAs的_____结构决定的。

7.某 $_{n}$ 型半导体导带极值在[111]轴上,那么共有_________个导带底。已知硅的导带电

子纵向有效质量为 $0.92m_0$,横向有效质量为 $0.197m_0$,重空穴的质量 $0.49m_0$,轻空穴的

质量为 $0.16m_0$,则硅的导带底电子的状态有效质量为_____,价带顶空穴的状态

有效质量为 ______, 硅的沿[100]方向的电导有效质量为 _____。

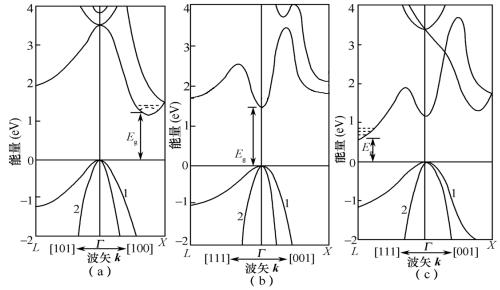
共6页 第1页

莊允

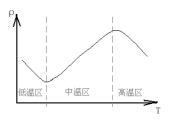
丱 佻 8.对于Si、Ge、GaAs, _______适合制作高温器件, 其原因是 ______。
9. pn结电容主要有 ______电容和 _____电容, 正向偏压越大, ______电容的作用越重要。对于点接触型二极管和面接触型二极管, ______更适合高频电路使用。

二、 简答题(共35分)

1.(8分)下图是半导体材料Si、Ge、GaAs的能带结构示意图。



- (1)请指出图a、图b、图c分别对应何种材料,你判断的依据是什么?
- (2) 在三幅图中,价带对于同一个k,E(k) 可以有两个值,表明对应两种有效质量不同的空穴,即重空穴和轻空穴。试指出曲线1.2 分别对应哪种空穴,依据是什么?
- 2.(6分) 举一个关于异质结应用的例子,并说明异质结相比于同质结有哪些优点。
- 3.(13分)(1)画出轻掺杂半导体和重掺杂半导体的迁移率与温度的关系,并解释之。
- (2) n 型半导体的电阻率随温度的变化曲线如图所示,试解释为什么会出现这样的变化规律。



4.(8分)(1)画出实现反阻挡的金属——半导体欧姆接触后的能带图;

(2)实际加工中在对半导体进行电互连时,将半导体的接触区进行重掺杂后在与金属连接, 而不是直接用金一半欧姆接触进行电互连,试解释之。

三、 计算题(30分)

1.(6分) 单晶硅中均匀地掺入两种杂质,掺硼 1.5×10^{16} cm^{-3} ,掺磷 5×10^{15} cm^{-3} 。已知 $\mu_n=1350$ cm^2 $/V\cdot s$, $\mu_p=500$ cm^2 $/V\cdot s$,计算:

(1)载流子的浓度; (2)费米能级相对禁带中央的位置; (3)电导率。

2.(6分) 掺磷的n 型硅,已知磷的电离能为0.044eV,求室温下杂质一半电离时费米能级的位置和磷的浓度。

3.(8分) 稳定光照射在一块均匀掺杂的n型半导体中均匀产生非平衡载流子,产生率为 g_n ,非平衡载流子空穴的寿命为 τ_n ,且无外场作用,在t=0时刻,撤去光照。

(1) 求t < 0时半导体载流子空穴的浓度; (2) 求t > 0时半导体载流子空穴的浓度。

(提示: 非平衡载流子空穴的连续性方程 $\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - p\mu_p \frac{d\varepsilon}{dx} - \varepsilon\mu_p \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$)

4.(10分) 若在掺有受主杂质 $N_{\rm A}$ 的 p 型衬底上采用扩散工艺又掺入一层浓度为 $N_{\rm D}$ 施主杂质,且 $N_{\rm D}>>N_{\rm A}$,本征载流子浓度为 $n_{\rm i}$ 。

- (1) 求接触电势差 V_{p} (要求写出推导过程); (2) 画出平衡时pn 结的能带图;
- (3)请问p区和n区哪边的势垒宽度宽,为什么?
- (4)分析说明外加正向偏置时,正向扩散电流的主要成分是电子电流还是空穴电流?
- (5) 若外加正向电压为 V_f 时,分别写出注入p 区和n区的载流子浓度。

东 南 大 学 考 试 卷 (B卷)

- :	课程名称	半导体物理	考试!	时间	得分	
	适用专业	电子科学与技术	考试形式	闭卷	考试时间长度	120 分钟
	室温下,商	\pm 的相关系数: k_0T	$=0.026eV, n_i$ =	$=1.5\times10^{10}c$	m^{-3} , $N_C = 2.8 \times$	$10^{19} cm^{-3}$
		$N_v = 1$	$.1\times10^{19} cm^{-3}$,	已子电量 $e=$	$1.6 \times 10^{-19} C$ °	
	一. 填空题	(毎空1分,共30ヶ	})			
	1. 纯净半导体Si中掺硼元素的杂质, 当杂质电离时从Si中夺取, 在Si晶体					
郑	的共价键中产	生了一个	,这种杂质	〔称	杂质。	
NT.	-	掺入施主杂质,费 起主导作用时费米;)。若温度升
4 4 4	3. 某n型半导	异体的导带极值在[1	10]轴上,则有		个导带底。已知	口硅的导带电
1	子纵向有效质	量为 $0.92m_{_{0}}$,横向	有效质量为0.1	.97m ₀ ,重空	它穴的质量 0.49m	₀ ,轻空穴的
	质量为0.16m	,,则硅的价带顶空	穴的状态有效质	质量为	, 在回旋	共振试验中,
	4. 半导体 S i	方向时,测得共振吸 属于 _半导体,直接带隙	半导体(填"直	直接带隙"。	戍"间接带隙"),	
	5. 轻掺杂的	目的是	,深能级掺杂的	能起到	的重要作	≅用,而我们
P	进行重掺杂主	要是利用重掺杂的	高电导性和			
+	6. 半导体中的载流子寿命不是取决于材料的基本性质,而是与半导体材料中的缺陷、 或应力相关;在半导体材料中有一些缺陷能级,它们可以俘获载流子,并长时间把载流子束缚在这些能级上,这种现象称为。					
1	7. 半导体中国	的载流子主要受到两	前种散射,它们 约	分别是	和	。前
; ; ;	者在	下起主要作用	,后者在	下走	己主要作用。	
		体电导率最常见的 _和等		快,除此之外	卜还可以通过	···································

9. 锗 pn 结与硅 pn 结的内建电势差 V_D 相比, __________ 内建电势差 V_D 大,其原因是

_____。
10. pn 结的理想伏安特性与实际伏安特性的区别是 _____, 其原因是忽略了 _____和 ____。

11. 爱因斯坦关系式_____表征了非简并情况下载流子迁移率和扩散系数间的关系。

二. 简答题(共36分)

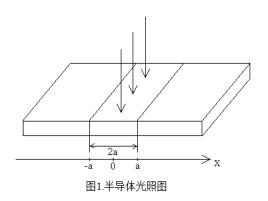
- 1.(12分)(1)从能带论出发,简述半导体能带的基本特征;
 - (2)利用能带论分析讨论为什么金属和半导体电导率具有不同的依赖性。
- 2.(8分) 试画出并解释载流子浓度随温度的变化关系;
- 3.(8分) 分析 p 型半导体与金属相接触时的接触特性,画出相应能带图。
- 4.(8分) 简述多能谷散射对半导体导电性的影响,举一例说明。

三. 计算题(共34分)

- 1.(8分) 施主浓度为 10^{17} cm^{-3} 的 n 型硅,室温下的功函数是多少?如果不考虑表面态的影响,试画出它与金(Au)接触的能带图,并标出势垒高度和接触电势差的数值。已知硅的电子亲和能 $\chi=4.05eV$,金的功函数为4.58eV。
- 2.(6分) 如图 1 所示,一个很长的掺杂均匀的 n

型半导体样品,其中心附近长度为2a的范围内被一稳定光照射,假定光均匀的穿透样品,电子-空穴对的产生率为G。写出整个样品在小注入条件下少数载流子方程表达式及边界条件。(非平衡载流子空穴的连续性方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - p \mu_p \frac{d\varepsilon}{dx} - \varepsilon \mu_p \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$$



- 3.(8分) 假定室温下一半导体的本征载流子浓度为 10^{10} cm^{-3} , $N_C = N_V = 10^{19}$ cm^{-3} 。
- (1)禁带宽度是多大?
- (2) 若半导体掺入浓度为 1.0×10^{16} cm⁻³的施主杂质,计算室温下载流子浓度;
- (3)上述已经掺杂半导体,若再掺入浓度为 3.0×10^{16} cm^{-3} 的受主杂质,计算载流子浓度,画出简化的能带图,并指出费米能级的位置(费米能级与本征费米能级的距离)。
- 4.(12分)某一掺杂半导体及能带图如图 2 所示, 半导体长度为 2 μm。
- (1)分析其倾斜原因;
- (2) 求 AB 两端电子浓度之比和空穴浓度之比;
- (3) 求电场,以 V/cm 为单位,在图中标出电场方向、电子加速方向和空穴加速方向;
- (4) 半导体两端接一根导线, 收尾相连, 你认为回路中有电流吗? 为什么?

